**邀请信**

（2025年3月14日）

致：

窦玉海教授

上海理工大学，中国

邮箱：[y.dou@usst.edu.cn](mailto:y.dou@usst.edu.cn)

尊敬的窦教授：

“先进材料世界大会”（官网：https://www.advancedmater.org/world/）是由“国际先进材料协会（IAAM）”主办的年度学术盛会，将于2025年5月26日至28日在瑞典斯德哥尔摩举行。本届大会旨在为与会者提供深度交流与合作的平台，共同拓展先进材料科学、工程与技术的前沿认知，激发创新活力，响应技术需求，推动材料领域的进步以构建可持续的绿色世界。

我们很高兴通知您，您的摘要—《原子级薄层材料在储能与转换中的设计》已通过审核，并诚邀您以IAAM会士讲座（IAAM Fellow Lecture）形式在大会上分享研究成果。您的摘要还将收录于大会论文集（ISBN编号待公布）。请注意，所有参会者需按时完成注册并缴纳相应费用，主办方不承担差旅、住宿及其他相关费用。

如需申请参会签证，此邮件可作为正式邀请函。感谢您对本次大会的关注，期待与您在斯德哥尔摩相见！

此致

敬礼

Dr. Ashutosh Tiwari

秘书长

国际先进材料协会（IAAM）